

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
活动主题	立昂微 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会
时间	2026 年 5 月 14 日 13:00-14:30
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长：王敏文 董事会秘书、财务总监：吴能云 独立董事：吴仲时
投资者关系活动记录	<p>投资者关系活动主要问题及答复如下（部分重复问题合并展示）：</p> <p>1. 你好，请问一下公司最新的各产线扩产进度，各产线良率如何，以及各产线毛利率如何，如果外国公司进行硅片提价的话，公司是否会跟随提价，谢谢？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。目前扩产项目主要包括：投资 22.62 亿元的年产 180 万片 12 英寸重掺衬底硅片项目与投资 23.02 亿元的年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目以及投资 12.30 亿元的年产 96 万片 12 英寸轻掺硅外延片项目，正在有序推进中。其他信息请以公司公告披露为准，谢谢。</p> <p>2. 6 英寸碳化硅基氮化镓产品完成开发，并已通过客户验证。目前量产情况？预计产值一年多少？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。相关业务信息请以公司定期报告披露为准，谢谢。</p> <p>3. 问：目前已有应用于光通信、光模块的 VCSEL 芯片工艺。目前有生产吗？具体型号有哪些？预计什么时候可以量产？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。公司 VCSEL 工艺深度赋能车载激</p>

光雷达、智能视觉传感领域，同时前瞻性布局高速光通信技术，搭建起 850nm-1060nm 波段的高速 VCSEL 技术能力，可支撑 10Gbps-100Gbps 的数通市场，同时微矩阵、背发光技术也积累了深厚技术基础，具备向数据中心光互联、前沿硅光应用领域延伸拓展的技术实力，应用于光通信、光模块的 VCSEL 芯片目前暂无实际出货产品，谢谢。

4. 立昂微与存储公司的供货情况，能公开吗？

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。公司 12 英寸硅片已覆盖 14nm 以上技术节点逻辑电路和存储电路，以及客户所需技术节点的图像传感器件和功率器件，谢谢。

5. 一季度公司披露扭亏的原因是 12 英寸硅片销量大增，能否详细介绍一下销售具体情况以及硅片价格是否上涨？谢谢

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。2026 年第一季度公司 12 英寸硅片实现收入 30,318.79 万元，同比增长 88.12%，其中：12 英寸硅外延片收入 20,018.15 万元，同比增长 160.42%；12 英寸硅抛光片收入 10,300.64 万元，同比增长 22.19%。高附加值的 12 英寸硅外延片收入占比由上年同期的 47.69%提升到本报告期的 66.03%，占比提升 18.33 个百分点。从销售数量来看，12 英寸硅片销量 57.76 万片，同比增长 44.82%，其中：12 英寸硅外延片销量 25.25 万片，同比增长 174.17%；12 英寸硅抛光片销量 32.52 万片，同比增长 5.99%，其他信息请以公司公告为准，谢谢。

6. 请问公司碳化硅基氮化镓芯片主要应用在哪里？销售情况如何？是否有用在数据中心？

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。公司 6 英寸碳化硅基氮化镓芯片主要应用于基站、无人机、卫星通信、机器人等，其他信息请以公司公告披露为准，谢谢。

7. 请问公司的 VCSEL 芯片研发进展和客户验证交付情况如何？

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。公司是国内少数具备大规模量产能力的化合物半导体射频及光电芯片制造平台，在 VCSEL 芯片方向，公司技术稳居全球第一梯队，支持动态分区点亮，适配纯固态雷达设计，点云密度提升 45 倍，探测精度达亚毫米级，可识别 5 厘米小石子等微小目标，满足高阶自动驾驶需求，作为智能驾驶“眼睛”广泛应用于激光雷达、3D 传感等领域，用于车载激光雷达、智能视觉传感领域的产品已实现规模出货。公司还已布局高速光通信技术，构建覆盖 850-1060nm 波段的高速 VCSEL 技术平台，可支撑 10Gbps-100Gbps 的数通市场，积累了微矩阵、背发光等深厚技术，为未

来增长储备了关键技术，应用于光通信、光模块的 VCSEL 芯片目前暂无实际出货产品，谢谢。

8.公司可转债如触及强赎线，是否有强赎的打算？

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。相关信息请以公司公告为准，谢谢。

9 王董事长您好，我有一个问题是关于公司的业务的，一是贵公司 12 英寸重掺半导体硅片主要应用在哪些领域？今年预计能实现多大的营收规模？毛利率如何？二是贵公司预计今年在卫星射频芯片方面会实现多大的增长？这块的毛利率如何？

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。重掺硅片通过高浓度掺杂实现超低电阻率，主要用于功率器件、高压器件、大电流芯片，能够显著提升器件导通效率与散热能力。其他信息请以公司公告为准，谢谢。

10.请问王总，公司前期宣传的碳化硅基氮化镓，是否已有订单并实现出货？如果尚未有订单，原因是什么？

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。在 GaN-on-SiC 领域，6 英寸 GaN-on-SiC HEMT 工艺已完成开发并进入客户验证阶段，其他信息请以公司公告为准，谢谢。

11. 贵公司产品是否可用于光芯片制造？

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。公司 VCSEL 工艺深度赋能车载激光雷达、智能视觉传感领域，同时前瞻性布局高速光通信技术，搭建起 850nm-1060nm 波段的高速 VCSEL 技术能力，可支撑 10Gbps-100Gbps 的数通市场，同时微矩阵、背发光技术也积累了深厚技术基础，具备向数据中心光互联、前沿硅光应用领域延伸拓展的技术实力，应用于光通信、光模块的 VCSEL 芯片目前暂无实际出货产品，谢谢。

12. 投资立昂微 4 年了，失望了 4 年，希望能在业绩与股价上给予投资者一个交代

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。公司将持续做好生产经营，以优良的业绩回报投资者，感谢您的支持，谢谢。

13. 目前 12 寸轻掺和重掺硅片是否有所涨价？

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。相关信息请以公司公告为准，谢谢。

14. 12 寸轻掺硅片预计何时满产？

答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。相关信息请关注公司定期报告，

	<p>谢谢。</p> <p>15. 请问贵司，26 年二季度毛利率能否到 10%以上。</p> <p>答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。公司 2026 年第一季度综合毛利率为 15.56%，谢谢。</p> <p>16.现在重掺片良品率是多少？行业一般水平是多少？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。相关信息以公司公告披露为准，谢谢。</p> <p>17. 尊敬的公司领导您好，麻烦问一下，26 年 2 季度 12 英寸硅片提价多少？可以带来多少毛利率？谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。相关信息以公司公告披露为准，谢谢。</p> <p>18.尊敬的董事长先生，问一下 12 英寸重掺硅片的订单排到什么时候？，谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。公司 12 英寸重掺硅片订单饱满，其中低电阻率重掺硅片因产能饱满已出现交货延期，谢谢。</p>
其他事项	<p>1. 本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>2. 关于公司 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/) 查看。因为时间关系，未能在公司业绩说明会交流的问题，后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。</p>
资料清单 (如有)	无